

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

А.Ф. ИОФФЕ,  
Л.С. СТИЛЬБАНС, Е.К. ИОРДАНИШВИЛИ,  
Т.С. СТАВИЦКАЯ

ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ  
ОХЛАЖДЕНИЕ



ИЗДАТЕЛЬСТВО  
АКАДЕМИИ НАУК СССР

*Утверждено к печати  
Институтом полупроводников  
Академии Наук СССР*

\*

Редактор издательства *A. A. Фролов*

Технический редактор *P. C. Певзнер*

Корректоры *H. A. Браиловская и T. M. Юдина*

\*

РИСО АН СССР № 31—14В. М-33803. Под-  
писано к печати 15/X 1956 г. Бумага  
 $84 \times 108/32$ . Бум. л.  $1\frac{3}{4}$ . Печ. л. 5.74.  
Уч.-изд. л. 5.28. Тираж 15 000. Зак. № 765.  
Цена 3 р. 70 к.

---

1-я тип. Изд. АН СССР, Ленинград,  
В. О., 9-я линия, д. 12.

## О Г Л А В Л Е Н И Е

Стр.

<b>Введение . . . . .</b>	<b>3</b>
<b>Г л а в а I. Теория термоэлектрического охлаждения</b>	
1. Термодинамическая теория . . . . .	5
2. Условия максимальной эффективности термоэлементов . . . . .	10
3. Учет теплоты Томсона в энергетическом балансе термоэлемента . . . . .	22
4. Многокаскадные батареи . . . . .	27
5. Основы расчета термоэлектрических батарей . . . . .	29
<b>Г л а в а II. Экспериментальное исследование термоэлектрических свойств полупроводников</b>	
1. Методика исследования термоэлектрических свойств полупроводников . . . . .	42
2. Результаты экспериментального исследования термоэлектрических свойств полупроводников . . . . .	50
3. Сравнение теории термоэлектрического охлаждения с опытом . . . . .	64
<b>Г л а в а III. Применения термоэлектрического охлаждения</b>	
1. Домашний холодильник . . . . .	75
2. Другие применения термоэлектрического охлаждения . . . . .	89
3. Данные иностранной литературы . . . . .	105
<b>Заключение . . . . .</b>	<b>107</b>
<b>Литература . . . . .</b>	<b>109</b>

А К А Д Е М И Я Н А У К С С С Р  
ИНСТИТУТ ПОЛУПРОВОДНИКОВ

А. Ф. ИОФФЕ, Л. С. СТИЛЬБАНС, Е. К. ИОРДАНИШВИЛИ,  
Т. С. СТАВИЦКАЯ

# ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ



ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР  
Москва—1956—Ленинград



---

## ВВЕДЕНИЕ

В 1911 г. Альтенкирх<sup>[1]</sup> разработал теорию термоэлектрического охлаждения и получил термодинамические выражения для основных параметров термоэлектрического холодильника. Однако, исходя из естественного для начала XIX в. предположения, что наилучшими материалами для ветвей термопары являются металлы, подчиняющиеся закону Видемана—Франца, Альтенкирх пришел к ошибочному выводу, что термоэлектрические холодильники из-за малой экономичности не могут иметь практического значения.

В 1950 г. одним из авторов настоящей книги была разработана<sup>[2]</sup> теория энергетических применений полупроводниковых термоэлементов, в которой показано, что полупроводниковые холодильники могут соперничать с точки зрения экономичности с современными холодильными машинами. Через год в Лаборатории (ныне Институте) полупроводников АН СССР была начата работа по экспериментальной проверке этой теории. Изготовленная в 1953 г. модель домашнего холодильника обеспечивала холодильный коэффициент в 20% при снижении температуры воздуха внутри шкафа на 24° по отношению к температуре воздуха в комнате.

В настоящее время разработаны термоэлементы, которые обеспечивают снижение температуры более чем на 60°, что открывает возможность для ряда практических применений термоэлектрического охлаждения. Институтом полупроводников АН СССР совместно с отраслевыми институтами проводится работа по использованию

**полупроводниковых термоэлементов для понижения температуры и терmostатирования отдельных блоков радиотехнических схем и других специальных приборов.**

**Целью настоящей книги является освещение вопросов современного состояния проблемы термоэлектрического охлаждения.**

---

## Г л а в а I

### ТЕОРИЯ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОХЛАЖДЕНИЯ

#### 1. Термодинамическая теория

Термоэлектрогенераторы основаны на использовании явления Зеебека. Если в цепи, состоящей из двух различных проводников, в местах контактов поддерживаются разные температуры  $T_1$  и  $T_0$ , то в ней возникает электродвижущая сила

$$E = (\alpha_1 - \alpha_2)(T_1 - T_0), \quad (1)$$

где  $\alpha_1$  и  $\alpha_2$  — коэффициенты т.э.д.с.\* ветвей термоэлемента по отношению к какому-либо эталонному материалу.

Термоэлектрическое охлаждение основано на обратном явлении — так называемом явлении Пельтье. Если в такую же цепь включить посторонний источник электродвижущей силы, то на одном контакте (спае) выделяется тепло, а на другом поглощается. Количество тепла, выделяющегося или поглощающегося в 1 сек., будет:

$$Q_{\Pi} = \Pi I, \quad (2)$$

где  $I$  — сила тока и  $\Pi$  — коэффициент Пельтье, связанный с коэффициентом т.э.д.с. соотношением

$$\Pi = (\alpha_1 - \alpha_2) T, \quad (3)$$

где  $T$  — температура соответствующего спая.

\* Здесь и далее сокращены такие слова: термоэлектродвижущая сила.

Существует еще третье термоэлектрическое явление — явление Томсона, суть которого заключается в следующем: если вдоль проводника, по которому протекает электрический ток, существует перепад температур  $T_1 - T_0$ , то в дополнение к теплоте Джоуля в объеме проводника выделяется или поглощается, в зависимости от направления тока, теплота Томсона

$$Q_{\tau} = \tau(T_1 - T_0)I, \quad (4)$$

где  $\tau$  — коэффициент Томсона, связанный с коэффициентом т.э.д.с. соотношением

$$\tau = T \frac{d\alpha}{dT}. \quad (5)$$

Мы вначале предположим, что в интервале температур  $T_0, T_1$  коэффициент т.э.д.с. постоянен и, следовательно,  $\tau = 0$ . Точно так же будем считать постоянными коэффициенты теплопроводности и электропроводности ветвей термоэлемента.

Если спай, на котором выделяется тепло, поддерживать при постоянной температуре  $T_0$ , то другой спай будет охлаждаться до тех пор, пока сумма тепла, поступающего в него из окружающей среды ( $Q_0$ ), и тепла, поступающего по ветвям термоэлемента ( $Q_{\tau}$ ), не станет равной поглощающейся теплоте Пельтье; условие стационарности, следовательно, имеет вид:

$$Q_{\Pi} = Q_0 + Q_{\tau}. \quad (6)$$

Поток тепла  $Q_{\tau}$ , приходящий к охлаждающемуся спаю по ветвям термоэлемента, состоит из двух частей: 1) потока теплопроводности

$$Q_{\tau} = K(T_0 - T_1), \quad (7)$$

где  $K$  — полная теплопроводность ветвей термоэлемента; 2) половины теплоты Джоуля, выделяющейся в объеме ветвей термоэлемента,

$$Q_{\text{дж.}} = \frac{1}{2} I^2 R. \quad (8)$$

(Нетрудно показать, что независимо от наличия перепада температур теплота Джоуля распределится по-

ровну между холодным и горячим спаев). Следовательно, уравнение (6) может быть переписано в следующем виде:

$$Q_0 = \Pi I - \frac{1}{2} I^2 R - K(T_0 - T_1), \quad (9)$$

или

$$T_0 - T_1 = \frac{\Pi I - \frac{1}{2} I^2 R - Q_0}{K}. \quad (10)$$

Из формулы (10) следует, что при прочих равных условиях разность температур на термоэлементе ( $T_0 - T_1$ ) будет максимальна, если холодный спай находится в условиях идеальной теплоизоляции ( $Q_0 = 0$ ); если же холодный спай находится в тепловом контакте с каким-либо объектом, подлежащим охлаждению (например, с внутренним пространством холодильного шкафа или каким-либо прибором), то снижение температуры будет меньше. В обоих случаях термоэлемент работает как холодильная машина, в которой роль хладоагента выполняет электронный газ.

Основным параметром, характеризующим любую холодильную машину, является холодильный коэффициент

$$\varepsilon = \frac{Q_0}{W}, \quad (11)$$

где  $Q_0$  — количество тепла, отнимаемого в единицу времени от охлаждаемого объекта, и  $W$  — затрачиваемая на это мощность.

В случае термоэлектрического охлаждения потребляемая мощность состоит из двух частей  $W_{\text{дж.}}$  и  $W_{\text{терм.}}$ :

$$W = W_{\text{дж.}} + W_{\text{терм.}}. \quad (12)$$

Здесь:  $W_{\text{дж.}}$  — мощность, выделяющаяся в ветвях термоэлемента, т. е.

$$W_{\text{дж.}} = I^2 R; \quad (12a)$$

$W_{\text{терм.}}$  — мощность, затрачиваемая на преодоление термоэлектродвижущей силы, т. е.

$$W_{\text{терм.}} = EI = (x_1 - x_2)(T_0 - T_1)I. \quad (12b)$$

Таким образом,

$$W = I[(\alpha_1 - \alpha_2)(T_0 - T_1) + IR] \quad (13)$$

и, согласно (9), (11) и (13),

$$\epsilon = \frac{(\alpha_1 - \alpha_2) IT_1 - \frac{1}{2} I^2 R - K(T_0 - T_1)}{I[(\alpha_1 - \alpha_2)(T_0 - T_1) + IR]}. \quad (14)^*$$

Как видно из полученных выражений (10) и (14), разность температур на паре и холодильный коэффициент зависят от силы тока  $I$ . Приравняв производные  $\frac{\partial(\epsilon)}{\partial I}$  и  $\frac{\partial \epsilon}{\partial I}$  к нулю, мы можем найти оптимальные значения тока и соответствующие им максимальные значения разности температур и холодильного коэффициента. Простые вычисления дают следующие результаты:

1) разность температур  $\Delta T = (T_0 - T_1)$  достигает максимального значения  $\Delta T_{\max}$  при токе

$$I_m = \frac{(\alpha_1 - \alpha_2) T_1}{R}; \quad (15)$$

при этом, если  $Q_0 = 0$ , то

$$\Delta T_{\max} = \frac{(\alpha_1 - \alpha_2)^2}{RK} \cdot \frac{T_1^2}{2} = \frac{1}{2} z T_1^2, \quad (16)$$

где

$$z = \frac{(\alpha_1 - \alpha_2)^2}{RK}; \quad (16a)$$

2) холодильный коэффициент  $\epsilon$  достигает максимального значения при токе

$$I_0 = \frac{(\alpha_1 - \alpha_2)(T_0 - T_1)}{\left( \sqrt{1 + \frac{1}{2} z (T_0 + T_1)} - 1 \right) R} \quad (17)$$

\* На стр. 26 имеется формула (14a).

и падении напряжения на термоэлементе:

$$\left. \begin{aligned} v_0 &= I_0 R + (\alpha_1 - \alpha_2)(T_0 - T_1), \\ \text{или} \quad v_0 &= \frac{(\alpha_1 - \alpha_2)(T_0 - T_1) \sqrt{1 + \frac{1}{2} z(T_0 + T_1)}}{\sqrt{1 + \frac{1}{2} z(T_0 + T_1)} - 1}; \end{aligned} \right\} \quad (18)$$

тогда

$$\epsilon_0 = \frac{T_1}{(T_0 - T_1)} \cdot \frac{\sqrt{1 + \frac{1}{2} z(T_0 + T_1)} - \frac{T_0}{T_1}}{\sqrt{1 + \frac{1}{2} z(T_0 + T_1)} + 1}. \quad (19)^*$$

Предположим вначале для простоты, что обе ветви термоэлемента обладают одинаковой удельной теплопроводностью ( $\kappa_1 = \kappa_2 = \kappa$ ), одинаковой электропроводностью ( $\sigma_1 = \sigma_2 = \sigma$ ) и равным, но противоположным по знаку, коэффициентом т.э.д.с. ( $|\alpha_1| = |\alpha_2| = \alpha$ ). Примем также, что сечения ветвей  $S_1$  и  $S_2$  и длины  $l_1$  и  $l_2$  одинаковы:  $S_1 = S_2 = S$ ;  $l_1 = l_2 = l$ .

При этих условиях

$$z = \frac{\alpha^2 \sigma}{\kappa}. \quad (20)$$

Формулы (16) и (19) показывают, что при заданных условиях эксплуатации  $T_0$  и  $T_1$  холодильный коэффициент, а также максимальное снижение температуры целиком определяются величиной  $z$ , характеризующей эффективность термоэлемента; при возрастании  $z$  холодильный коэффициент стремится к своему предельному значению:

$$\epsilon_{\max.} = \frac{T_1}{T_0 - T_1}. \quad (21)$$

т. е. к холодильному коэффициенту идеальной машины.

Мы должны, следовательно, выяснить условия, при которых  $z$  достигает своего максимального значения.

\* На стр. 26 имеется формула (19a).

## 2. Условия максимальной эффективности термоэлементов

Свойства вещества, входящие в  $z$  (коэффициент т.д.с.  $\alpha$ , электропроводность  $\sigma$  и теплопроводность  $\chi$ ) не независимы: все они являются функцией от концентрации свободных электронов (или дырок)  $n$ . Качественно эта зависимость представлена на рис. 1. Электропроводность  $\sigma$ , грубо говоря, пропорциональна концентрации носителей  $n$ . Термоэлектродвижущая сила  $\alpha$ , наоборот,

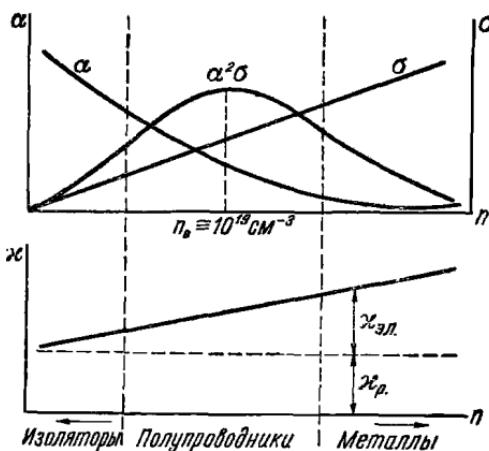


Рис. 1.

стремится к нулю при возрастании числа носителей и неограниченно возрастает в противоположном случае.

Теплопроводность  $\chi$  слагается из теплопроводности кристаллической решетки  $\chi_p$  и электронной теплопроводности  $\chi_{\text{эл.}}$ :

$$\chi = \chi_p + \chi_{\text{эл.}}; \quad (22)$$

$\chi_p$  в первом приближении не зависит от  $n$ ,  $\chi_{\text{эл.}}$  пропорциональна  $n$ .

Как видно из графика, максимум числителя выражения для  $z$  оказывается лежащим в области концентраций носителей  $\sim 10^{19} \text{ см}^{-3}$ , т. е. приблизительно в тысячу раз меньших, чем концентрация свободных электронов

в металлах. Доля электронной теплопроводности по отношению к теплопроводности решетки при этом уже относительно невелика; поэтому максимум выражения для  $z$  смещается незначительно в область меньшего числа электронов по сравнению с положением максимума  $\alpha^2\sigma$ . Величина  $z$  мала в диэлектриках из-за ничтожно малой электропроводности, в металлах и металлических сплавах за счет низкого коэффициента т.э.д.с.

Эти качественные соображения позволяют понять, почему экономичность металлических термопар очень низка; именно этим и объясняется то, что термоэлектрические генераторы и холодильники не находили до последнего времени сколько-нибудь значительного применения в технике. Если же воспользоваться в качестве материалов для ветвей термоэлемента полупроводниковыми веществами и подобрать в них соответствующим образом концентрацию носителей, можно поднять эффективность термоэлементов в десятки раз.

Для того чтобы оформить эти качественные соображения количественно, мы должны воспользоваться выражениями для коэффициента т.э.д.с. электропроводности и теплопроводности, даваемыми квантовой теорией.

Ниже даны справедливые и для полупроводников и для металлов самые общие выражения коэффициента т.э.д.с.  $\alpha$ , электропроводности  $\sigma$ , теплопроводности  $\kappa$  и концентрации свободных носителей  $n$  [3]. Все эти величины выражены в виде функций от приведенного химического потенциала  $\mu^*$ :

$$\mu^* = \frac{\mu}{kT}, \quad (23)$$

где  $\mu$  — химический потенциал и  $k$  — постоянная Больцмана. В настоящей книге нет необходимости выводить соответствующие формулы: читатель может найти это в ряде учебников, монографий и статей. Мы приведем формулы уже в окончательном виде:

$$\alpha = \pm \frac{k}{e} \left[ \frac{r+1}{r+2} \cdot \frac{F_{r+1}(\mu^*)}{F_r(\mu^*)} - \mu^* \right], \quad (24)$$

$$n = \frac{4\pi (2mkT)^{\frac{3}{2}}}{h^3} F_{\frac{1}{2}}(\mu^*), \quad (25)$$

$$\sigma = \frac{16\pi m l_0(T) \epsilon^r}{3h^3} (kT)^{r+1} F_r(\mu^*), \quad (26)$$

$$x_{\text{сл}} = \frac{16\pi m l_0(T) (kT)^{r+2}}{3h^3} [(r+3) F_{r+2}(\mu^*) - \\ - \frac{(r+2)^2 F_{r+1}^2(\mu^*)}{(r+1) F_2(\mu^*)}]. \quad (27)$$

Здесь введены обозначения:

1)  $l$  — длина свободного пробега электрона, зависящая от его энергии  $\epsilon$  и температуры; в общем случае эта зависимость имеет следующий вид:

$$l = l_0(T) \epsilon^r, \quad (28)$$

где  $r$  — показатель степени, определяемый механизмом рассеяния электронов (для атомных решеток  $r=0$ ; для ионных ниже температуры Дебая  $r=\frac{1}{2}$ , выше температуры Дебая  $r=1$ ; при рассеянии на ионах примеси  $r=2$ );

2)  $F_{\frac{1}{2}}(\mu^*), F_2(\mu^*)$  и т. д. — интегралы Ферми:

$$F_r(\mu^*) = \int_0^\infty x^r f dx, \quad (29)$$

где  $x = \frac{\epsilon}{kT}$  — приведенная кинетическая энергия,  $f$  — функция распределения Ферми:

$$f = \frac{1}{e^{z-\mu^*} + 1}. \quad (30)$$

Интегралы Ферми протабулированы [1], и задача о нахождении  $\mu^*$ , соответствующего максимальному значению  $z$ , может быть решена численно. Можно избрать, однако, и другой, значительно более удобный, путь решения задачи.

Если предположить, что оптимальное  $\mu^*$  лежит в области концентраций носителей, при которых применима

классическая статистика (т. е.  $\mu^* < -2$ ), то выражения для электропроводности, теплопроводности и т. э. д. с. чрезвычайно упрощаются; в этом случае  $\mu^*$ ,  $\alpha$ ,  $\sigma$  и  $\chi$  могут быть выражены в виде явных функций от концентрации носителей  $n$ :

$$\mu^* = -\ln \frac{2(2\pi m k T)^{\frac{3}{2}}}{h^3 n}, \quad (31)$$

$$\alpha = \pm \frac{k}{e} (r + 2 - \mu^*) = \pm \frac{k}{e} \left( r + 2 + \ln \frac{2(2\pi m k T)^{\frac{3}{2}}}{h^3 n} \right), \quad (32)$$

$$\sigma = e \mu i, \quad (33)^*$$

$$\chi = (r + 2) \left( \frac{k}{e} \right)^2 T \sigma. \quad (34)$$

Если условие  $\frac{\partial z}{\partial n} = 0$  дает действительно  $\mu^* < -2$ , то тем самым наше предположение будет оправданным.

Если подставить приведенные выше приближенные формулы в выражение для  $z$ , то условие  $\frac{\partial z}{\partial n} = 0$  все же дает трансцендентное уравнение для определения оптимальной концентрации носителей; это уравнение может быть решено графически или методом последовательных приближений.

Мы несколько отложим его решение и пока пойдем на дальнейшее упрощение, а именно предположим, что при оптимальной концентрации носителей электронная теплопроводность составляет небольшую добавку к теплопроводности кристаллической решетки (что, вообще говоря, следует из графического решения). Если это предположение справедливо, то допустимо в первом приближении считать теплопроводность не зависящей от концентрации носителей и искать экстремальное значение числителя выражения для  $z$ , а затем ввести поправки методом последовательных приближений.

\* На стр. 35 имеется формула (33а).

В таком виде задача решается чрезвычайно просто. Согласно (32) и (33),

$$\alpha^2 \sigma = \left( \frac{k}{e} \right)^2 \left[ r + 2 + \ln \frac{2 (2\pi m k T)^{\frac{3}{2}}}{h^3 n} \right] e n u.$$

Условие

$$\frac{\partial \alpha^2 \sigma}{\partial n} = 0 \quad (35)$$

дает два решения. Первое:

$$r + 2 + \ln \frac{2 (2\pi m k T)^{\frac{3}{2}}}{h^3 n} = 0, \quad (35a)$$

что соответствует минимальному значению  $\alpha^2 \sigma$ , и второе:

$$r + 2 + \ln \frac{2 (2\pi m k T)^{\frac{3}{2}}}{h^3 n} = 2, \quad (35b)$$

или

$$\ln \frac{2 (2\pi m k T)}{h^3 n} = r, \quad (35b)$$

или

$$r^* = r. \quad (35c)$$

Отсюда оптимальная т. э. д. с.

$$\alpha_0 = 2 \frac{k}{e} = 172 \frac{\text{мкв}}{\text{град.}}, \quad (36)$$

оптимальная концентрация

$$n_0 = \frac{2 (2\pi m k T)^{\frac{3}{2}}}{h^3} e^r \quad (37)$$

и максимальное значение

$$z = 1.2 \cdot 10^{-7} \frac{u}{x_p} \left( \frac{m}{m_0} \cdot \frac{T}{T_0} \right)^{\frac{3}{2}} e^r, \quad (37a)$$

где  $m_0$  — масса свободного электрона,  $T_0$  — комнатная температура, равная  $393^\circ$  К. (Здесь и в дальнейшем мы